Atelier Plasmonique du 5 février 2015, LAAS-CNRS, Toulouse

Intégration de lentilles métalliques dans des capteurs d'images silicium CMOS

Thomas Lopez¹, **Sébastien Massenot¹**, Magali Estribeau¹, Pierre Magnan¹ et Jean-Luc Pelouard²

 ISAE-SUPAERO, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, Université de Toulouse, Toulouse
Laboratoire de Photonique et Nanostructure, LPN-CNRS, Marcoussis, France





- Contexte des capteurs d'images CMOS
 - Description et principales propriétés / structure d'un pixel
 - Contraintes associées

 Etat de l'art sur l'intégration de fonctions plasmoniques dans les imageurs CMOS

Conception de lentille (concentrateurs de champs) pour une application d'imagerie monochromatique à 1,064µm

- ✦ Lentille Plasmonique
- Lentille de Huygens (sténopé)

Conclusions et perspectives

Contexte des capteurs d'images CMOS

- Description et principales propriétés / structure d'un pixel
- Contraintes associées

 Etat de l'art sur l'intégration de fonctions plasmoniques dans les imageurs CMOS

Conception de lentille (concentrateurs de champs) pour une application d'imagerie monochromatique à 1,064µm

- ✦ Lentille Plasmonique
- Lentille de Huygens (sténopé)

Conclusions et perspectives

Capteurs d'images CMOS (1)

Principales propriétés:

- Utilisation directe des procédés standards de la microélectronique
- Moins couteux que les capteurs CCD
- Puissance consommée moindre
- Adressage pixel par pixel
- Moins bonnes performances intrinsèques en bruit et en dynamique que les CCD



(source: www.cobrason.com)

 Possibilité d'intégration de fonctions de traitement de signal au niveau du plan focal



Fonctions optiques couramment intégrées au niveau de chaque pixel



Quelques problématiques:

- La présence de filtres colorés épais peut introduire de la diaphonie entre pixels lorsque leur taille est réduite
- Dégradation des performances de certains composants optiques pour des très petits pixels (lentilles)
- Certaines applications spécifiques demandent un fort encombrement par les métallisations

Etudier la possibilité d'utiliser les niveaux métalliques du procédé de fabrication CMOS standard pour y réaliser des opérations de filtrage / concentration de champ (lentille, exaltation au niveau de la photodiode)

Contraintes associées:

- Conservation de l'intégrité électrique du capteur
- Ne pas dégrader les performances optiques du capteur nu
- Respect des règles de dessin imposées par le fondeur pour la réalisation des masques
- Utilisation des matériaux disponibles dans le procédé de fabrication (sauf si dépôt au dessus de la couche de passivation) ⇒ Aluminium / cuivre pour les métaux, SiO₂, Si₃N₄ pour les diélectriques

Contexte des capteurs d'images CMOS

- Description et principales propriétés / structure d'un pixel
- Contraintes associées

✦ Etat de l'art sur l'intégration de fonctions plasmoniques dans les imageurs CMOS

Conception de lentille (concentrateurs de champs) pour une application d'imagerie monochromatique à 1,064µm

- ✦ Lentille Plasmonique
- Lentille de Huygens (sténopé)

Conclusions et perspectives

Etat de l'art (1)

• Première intégration de filtres colorés (Stanford - 2003)



(P. Catrysse, « Monolithic Integration of Electronics and Sub-wavelength Metal Optics in Deep Submicron CMOS Technology », Material research Society Symposium, 869, 2005)

• Intégration d'un filtre coloré basé sur un réseau de trous sur une photodiode monopixel:



Filtres intégrés sur photodiodes isolées



(250nm/80nm) (34

(340nm/90nm) (420nm/110nm)



(Q. Chen et al., « CMOS Photodetectors Integrated with plasmonic color filters », IEEE Photonic Tech. Lett., 24(3), 2012)

Etat de l'art (3)

• Intégration de filtres colorés basés sur un réseau de trous sur un capteur complet:



(S. Burgos et al., « Color imaging via nearest neighbor hole coupling in plasmonic color filters integrated onto a CMOS image sensor », ACS Nano, 7(11), 2013)

Etat de l'art (4)

• Dépôt d'un réseau de fentes en or au-dessus d'un capteur d'image CMOS:



Réseau de 20 fentes (épaisseur 340 nm, période 400 nm et largeur 150 nm)

Filtres en polarisation: ٠



Intégration dans le premier niveau de métal (période 500 nm, fentes de 230 nm) en CMOS 180 nm

(L.A. Dunbar et al., « Nanostructured metallic surfaces for enhanced transmission and polarization filtering in CMOS fabricated photodetectors», SPIE Proceedings 7712, 2010)

Vedical

Polarization

Intensity

100

120

140

160

180

200

Etat de l'art (6)

• Lentilles planaires:

Réalisation de transformateurs de phase grâce à des structures Métal / Isolant / Métal



Pas d'intégration sur capteur d'image

- Contexte des capteurs d'images CMOS
 - Description et principales propriétés / structure d'un pixel
 - Contraintes associées

 Etat de l'art sur l'intégration de fonctions plasmoniques dans les imageurs CMOS

→ Conception de lentille (concentrateurs de champs) pour une application d'imagerie monochromatique à 1,064µm

- → Lentille Plasmonique
- Lentille de Huygens (sténopé)

Conclusions et perspectives

• **Application visée**: imagerie active monochromatique à 1,064 μm

⇒ Intérêt technologique: pouvoir pousser les composants silicium avec un procédé CMOS au maximum de leurs performances notamment dans le proche infrarouge

⇒ Intérêt applicatif: Nombreuses applications de la bande proche-infrarouge en imagerie laser

- Vision en conditions dégradées
- Télémétrie
- Composition d'atmosphère
- Champ de vitesse de vents

Conception de concentrateurs de champs métalliques permettant de collecter le plus grand nombre de photons infrarouge.

Etude du concept en l'intégrant sur un capteur d'image existant (post-process)

Propriétés du pixel nu



Vue de dessus

Dimensions 5µm x 5µm

Facteur de remplissage de la photodiode ~ 60% Modélisation FDTD de l'intensité du champ électrique en incidence normale @1,064 μm, polarisation TM



43% de l'énergie incidente à la surface de la photodiode

Lentille plasmonique (1)



Réalisation d'une fonction de phase variable grâce à un assemblage d'une collection de **structures Métal / Isolant / Métal (MIM)**

• Simulation 2D d'une lentille en or épaisse de 800 nm



Lentille plasmonique (3)

• Prise en compte de l'angle d'incidence (25°)

Modification asymétrique de la variation spatiale de la phase

Permet de compenser la présence d'une optique devant le plan focal



Transmission de 46 % au niveau de la photodiode

Lentille de Huygens (1)

- Lentille plasmonique pas réalisable d'un point de vue technologique sur l'échelle d'un capteur d'image entier
- Etude d'une version simplifiée de la lentille potentiellement intégrable directement dans le procédé CMOS



(Q. Lévesque et al., « Compact planar lenses based on a pinhole and an array of single mode metallic slits », Journal of the European Optical Society - Rapid publications; Vol 8 , 2013)

Lentille de Huygens (2)

• Principe de fonctionnement:



- Focale donnée par la taille du trou central
- Les fentes latérales permettent d'ajuster la focalisation
- Deux stratégies étudiées:
 - Focalisation au niveau de la photodiode
 - Défocalisation de façon à couvrir toute la surface de la photodiode

Lentille de Huygens (3)



- Epaisseur 100 nm d'or
- Transmission de 34% au niveau de la photodiode pour le pixel sans lentille (Polarisation TM)



32 % d'énergie à la surface de la photodiode pour une structure focalisée Vecteur de Poynting (W/m²)



47 % d'énergie à la surface de la photodiode pour une structure défocalisée ²²

Lentille de Huygens (4)



Contexte des capteurs d'images CMOS

- Description et principales propriétés / structure d'un pixel
- Contraintes associées

Etat de l'art sur l'intégration de fonctions plasmoniques dans les imageurs CMOS

Conception de lentille (concentrateurs de champs) pour une application d'imagerie monochromatique à 1,064µm

- ✦ Lentille Plasmonique
- Lentille de Huygens (sténopé)

Conclusions et perspectives

• Etude de la conception de deux structures de lentilles métalliques destinées à être intégrées en post-process au-dessus d'un capteur d'image CMOS

⇒ Amélioration de la collection des photons avec la lentille de Huygens défocalisée

- Cas particulier de la lentille de Huygens
 - Potentiellement réalisable technologiquement à l'échelle d'un capteur entier
 - Intégrable dans le procédé CMOS
 - Applicable à des pixels > 10 μm encombrés par les métallisations
- Perspectives
 - **Phase 1:** Réalisation, caractérisation et intégration de la lentille de Huygens sur un capteur d'image CMOS existant (validation)
 - Phase 2: réalisation d'un pixel dédié intégrant directement la lentille

Remerciements



